

PCB...Printed Circuit Board, Leiterplatte, auch als PWB...Printed Wiring Board bezeichnet;

http://http://www.3d-gedruckte-elektronik.de/

http://www.leiterplattentag.de/de/programm-2018

http://pcbspecs.com/norm/?lang=de

http://www.fed.de/

http://www.ipc.org/

http://www.imds.de/

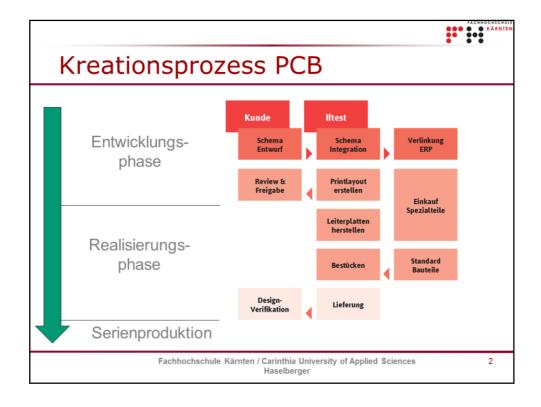
http://nibis.ni.schule.de/~bfseta/ed-ld/technologie/vortragoberender/oberender%20leiterplatten_bbs_wi.pdf

http://www.pcb007.com/pages/thepcbmagazine.cgi

Normen: Deutsches Institut für Normung - DIN, Österr, Normungsinstitut - ÖNORM, International Standardization Organisation - ISO, International Electrotechnique Commission - IEC, Comite Européen de Normalisation Electrotechnique - CENELEC, Comite Europeen de Normalisation - CEN

Richtlinien: Institute for Printed Circuits - IPC, Fachverband Elektronik Design - FED, Verein Deutscher Inegenieure - VDI,

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik – VDE



Quelle: Lftest

ERP...Enterprise Ressource Planning

es gibt Firmen, welche sich ausschließlich um das Designen, Herstellen und Produzieren von Leiterplatten kümmern, das sind die sog. Auftragsfertiger oder EMS...Electronic Manufacturing Services; (http://www.cms-electronics.com/ oder www.flex.com usw.) oder CMS...Customer Manufacturing Services;



Quelle: Meta-Leiterplatten

KVP...Kontinuierliches Verbesserungsprogramm;

TQM...Total Quality Management;

PPAP...Production Part Approval Process;

CP Control Plan;

SPC...Statistical Process Controlling

QIT...Quality Improvment Team

FMEA...Failure Mode and Effect Analysis

APQP...Advanced Product Quality Planning

VDA...Verband der deutschen Automobilhersteller

IMDS...Internationales Material Daten System

IPC...Institute of Printed Circuits

Q7...Die sieben Qualitätswerkzeuge im Überblick,

http://www.certqua.de/qm-blog/q7-die-sieben-qualitaetswerkzeuge-im-ueberblick/



Normen und Richtlinien, Auszug

- IEC 60603, IEC 61076: Steckverbinder für elektronische Einrichtungen
- IEC 60194: Konstruktion, Herstellung und Bestückung von Leiterplatten
- IEC 60286: Gurtung und Magazinierung von BE für automatische Verarbeitung;
- IEC 130-14: 19" Bauweise
- EN 61188: Leiterplatten und Elektronikaufbauten auf Leiterplatten
- IEC 62137: Oberflächenmontagetechnik

- EN 61249: Materialien für Leiterplatten und andere Verbindungsstrukturen
- EN 62326: starre Mehrlagen-PCB Rahmenspezifikation
- IEC 60352: Lötfreie Verbindungen
- IEC 60512: Steckverbinder für elektronische Einrichtungen
- IPC-2615, IPC-D-300G: PCB Dimensions and Tolerances
- IPC-6013: Flexible PCB
- IPC-6016: High Density (HDI) Layers
- IPC-4101: Tolerances on PCB Dimensions
- ..

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences
Haselberger

IEC...International Electrotechnique Comittee;

IPC...Institute of Printed Circuits, Regelwerk kostet ca. 120.- pro Stück;

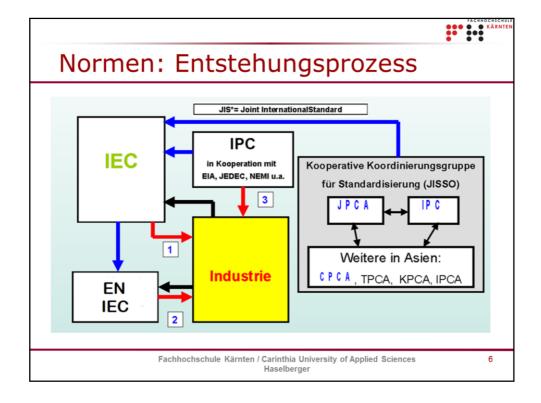


<u>Institute of Printed Circuits</u> <u>IPC-Richtlinien</u>

- IPC-Richtlinien für die praktische Anwendung im Design
- Leiterplatten- und Baugruppenfertigung
- · Qualitätsbeurteilungen der Produkte

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences

Fachverband Elektronik Design, www.fed.de, ist der deutschsprachige Repräsentant von IPC



Quelle: FED

ANSI American National Standards Institute

CPCA China Printed Circuit Association

CID Certified Interconnect Designer

CIS Certified IPC-Specialist

CIT Certified IPC-Trainer

DKE Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik (DIN-Normen, VDE-Richtlinien)

EIA Electronic Industries Alliance (USA)

EIPC European Institute of Printed Circuits

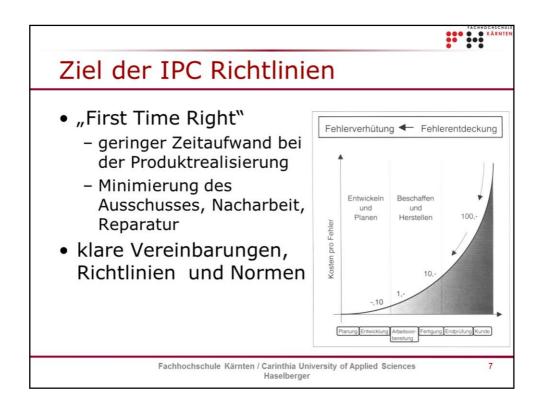
ECA Electronic Components, Assemblies & Materials Association

JPCA... Japan -IPC subcommittee

CPCA...China -IPC subcommittee

JEDEC...Joint Electron Device Engineering Council

NEMI...National Electronics Manufacturing Initiative



Beim ersten Mal richtig, das ist wichtig!



Definition Qualität

- "Vermögen einer Gesamtheit aller Merkmale eines Produkts, eines Systems oder eines Prozesses zur Erfüllung der Forderungen von Kunden und anderen interessierten Parteien." (ISO9000)
- "Die Gesamtheit von Merkmalen einer Einheit bezüglich ihrer Eignung, festgelegte und vorausgesetzte Erfordernisse zu erfüllen." (ISO 8402)

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences
Haselberger

8

In Qualitätsrichtlinien ist festgelegt, wie das technische Ergebnis eines Arbeitsschrittes auszusehen hat, damit

bestimmte Einsatzziele (z.B. Einsatzklasse, Einsatzparameter wie MTBF) des Produktes aus technischer und wirtschaftlicher Sicht optimal realisierbar sind



Q:Entstehung und Einflussfaktoren

- Qualität des Endproduktes = Qualität der einzelnen Entstehungsschritte zusammen
- Jeder Entstehungsschritt generiert neue Abweichungen
- Unerkannte Fehler bleiben bis zum Endprodukt erhalten
- QS muss zum frühestmöglichen Zeitpunkt einsetzen
- Qualität ist eine Aufgabe aller beteiligter Parteien



QS...Qualitätssicherung



Angebotsspektrum des IPC

- Basismaterial (Laminate, Metallfolien usw.)
- Einkauf von Hilfsmaterialien (Lote, Flussmittel, Lacke, etc.)
- · Leiterplatten- und Baugruppenfertigung
- Reparatur/Nacharbeit
- Qualitätssicherung/Test
- Zuverlässigkeitsaspekte
- Materialdeklaration
- Lieferanten- und Maschinenqualifizierung

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences Haselberger 10

ca. 300 Richtlinien und Handbücher für Design



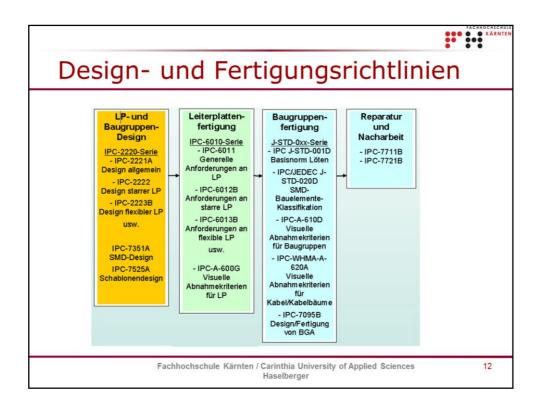
Angebotsspektrum des IPC

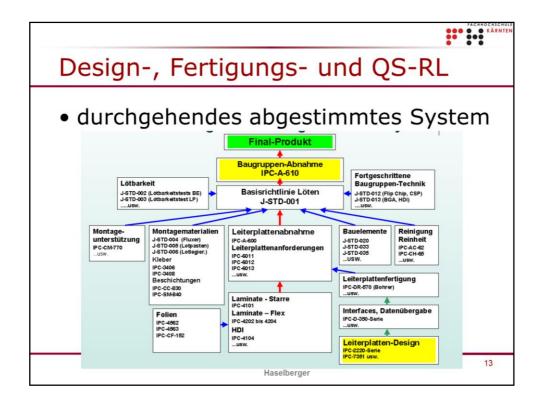
- Managementberichte
 - Marktforschungsberichte
 - Roadmaps für die Entwicklung der
 - Elektronikindustrie
- Zertifizierungen/Auditierungen
 - EMS-Managertraining
 - Certified Interconnect Designer (CID)
 - Trainings nach IPC-A-610D, IPC-A-600G, u.a.
- Seminare/Kurse
- Testmuster

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences Haselberger

11

http://www.ipc.org/toc/ipc-a-610d.pdf EMS...Electronic Manufacturing Service





QS-RL: Qualitätssicherungs Richtlinie



IPC-Richtlinien-System

Design	Laminate für starre LP	LP-Fertigung	Baugruppen- Fertigung
IPC-2220-Serie IPC-2221A	IPC-4100-Serie	IPC-6010-Serie IPC-6011	J-STD-Serie J-STD-001D
Basisnorm	Basisnorm	Basisnorm	Basisnorm
IPC-2222	IPC-4110	IPC-6012B	IPC/EIA-J-STD-002C
(starre LP)	(starre LP)	(starre LP)	(Lötbarkeitstest BE)
IPC-2223B	IPC-4103	IPC-6013B	IPC-J-STD-003B
(flex LP)	(High Speed/HF)	(flexible LP)	(Lötbarkeitstest LP)
IPC-2224	IPC/JPCA-4104		IPC-J-STD-004B
(PCMCIA)	(HDI)		(Flussmittel)
IPC-2225		IPC-6015	IPC/EIA J-STD-005A
(MCM)		(MCM)	(Lotpasten)
IPC-2226		IPC-6016	IPC-J-STD-006B
(HDI)		(HDI)	(Lotlegierungen)
IPC-2227		IPC-6017	
(CSP/BGA)		(Embedded Passive)	

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences Haselberger

14

LP...Leiterplatte

SCM...Single Chip Module

MCM...Multi Chip Module

HDI...High Density interconnect

BGA...Ball Grid Array;





- beschränkt Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in PCB
 - Blei
 - Quecksilber
 - Cadmium
 - Chrom₆
 - polybromiertes Biphenyl (PBB)
 - polybromierter Diphenylether (PBDE)
 - Weichmacher in Kunststoffen

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences Haselberger

Halogenfrei

Restriction of Hazardous Substances, RoHS;

Halogene: Chlor, Brom, Jod, Fluor; (bromierte Flammschutzmittel für

Kunststoffe) werden als Flammhemmer eingesetzt;

Weichmacher: Phthalate



Qualität in der Praxis: IPC-A-610C

"Time is money":

- Qualität ist nur in dem Umfang zu realisieren, wie es dem geplanten Einsatzzweck des Produktes entspricht;
- Anforderungsklassen je nach Zuverlässigkeitsansprüche
 - Klasse 1: Gewöhnliche Elektronikprodukte (Consumer Electronics);
 - Klasse 2: Zweckbestimmte Elektronikprodukte (Industry Electronic Products);
 - Klasse 3: Hochzuverlässigkeits-Elektronikprodukte (High Reliability Products);

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences
Haselberger

16

Definition der Anforderungsklassen

Klasse 1: Verbrauchsgüter mit geringen bzw. undefinierten Zuverlässigkeitsforderungen (z. B. einfache Consumer-Elektronik)

Klasse 2: Elektronik mit spezifiziertem Einsatzzweck, Industrie und Steuerungselektronik mit erhöhten Zuverlässigkeitsforderungen (aber z. B. nicht lebenswichtigen Aufgaben)

Klasse 3: Elektronik mit hohen Anforderungen an die Zuverlässigkeit auch unter harschen Umgebungsbedingungen (z. B. lebenswichtige Systeme der Medizin, des Militärs, der Avionik, in Automobil- Sicherheitssystemen)

Wichtig: Der Kunde/Anwender ist selbst für die richtige Einstufung seiner Produkte verantwortlich!



Zuverlässigkeit

Funktionserfüllung

unter	gegebenen Bedingungen
in einer	definierten Zeitspanne
innerhalb einer	akzeptablen Ausfallsrate

- durch
 - Zielmerkmale (Target Condition)
 - Zulässige Abweichungen (Toleranzen)
 - Prozessindikatoren (Statistik)
 - Kontinuierlicher Verbesserungsprozess

Fachhochschule Kärnten / Carinthia University of Applied Sciences Haselberger 17

"Die IPC-A-610 erlaubt es allen Herstellern - selbst den kleinsten Unternehmen - ihre Arbeitskräfte nach einem abgestimmten und technisch akkuraten Trainingsprogramm zu schulen. Solch ein Training unterstützt die Firmen dabei, Übereinstimmung mit ISO 9000 zu erreichen. Diese fordert ja von den Arbeitskräften eine kontinuierliche Verbesserung der Produktqualität und - zuverlässigkeit. Ein weiteres Ergebnis ist der wertvolle Befähigungsnachweis für die Arbeitskräfte."